



Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"

VIA MADONNA DEL PIANO, 10 - 50019 SESTO F.NO (FI) - ITALY

**PROCEDURA DI AFFIDAMENTO, MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO AI
SENSI DELL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/2006, DELLA FORNITURA DI
CINQUE CIRCUITI STAMPATI
CIG: ZD808310FE**

Data di pubblicazione: 17 gennaio 2013

AVVISO DI PRE-INFORMAZIONE

Il Direttore dell'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" - C.N.R, rende noto che intende procedere all'affidamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 163/2006, della **"Fornitura di cinque circuiti stampati"** - **CIG: ZD808310FE**

Individuazione dell'Operatore economico:

Gli operatori economici interessati a partecipare, dovranno far pervenire entro il **23 gennaio 2013**, un plico riportante la dicitura **"Avviso d'informazione CIG ZD808310FE per la fornitura di circuiti stampati"**, contenente apposita istanza di partecipazione, con allegata la fotocopia di un valido documento di identità del legale rappresentante della Ditta. Detta istanza potrà pervenire anche tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: **protocollo.ifac@pec.cnr.it**.

L'istanza dovrà essere inviata a:
Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara"
Via Madonna del Piano, 10
50019 Sesto Fiorentino (FI)
Att.ne Dr.Stefano Baronti (RUP)

e dovrà riportare i seguenti dati:
- Ragione sociale, indirizzo, telefono, fax ed e-mail, pec
- Indirizzo al quale dovrà essere inviata l'eventuale documentazione di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento raccolte le istanze di cui sopra, procederà all'individuazione degli operatori economici ai quali inviare la documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163/2006 si precisa che il responsabile del procedimento è il Dr Stefano Baronti, tel. 055/5226450, fax 055/5226488, e-mail: s.baronti@ifac.cnr.it

Caratteristiche tecniche:

La realizzazione della scheda richiede piste dello spessore di 25 um con spacing di 25 um fatti con tecnologia Laser Direct Imaging.

Lo stack up prevede inoltre lavorazione SBU con fori buried e blind laser drilled

Il circuito stampato e' composto di 8 strati
Dimensioni PCB (mm): 79,2 x 75,0

Materiale: FR4
Spessore: 1,6 mm

Spessore rame strati esterni: 35um
Spessore rame strati interni: 17um

Finitura: ENEPIG

Serigrafia: top e bottom

Importo massimo presunto: € 7.300,00 (settemilatrecento/00 IVA esclusa)

Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 163/06.

Ulteriori informazioni:

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, non comportante diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate.

L'IFAC-CNR si riserva di:

- non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti
- non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio
- annullare la procedura

I dati raccolti saranno trattati ai fini dell'avviso e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

Tale avviso è pubblicato sul sito dell'IFAC-CNR: www.ifac.cnr.it - sezione Gare e Appalti e presso il sito www.urp.cnr.it - sezione gare e appalti.

Sesto Fiorentino, 17 gennaio 2013

Il Direttore
Dr. Renzo Salimbeni



IFAC - CNR - IFAC	
Tit: IX.3	Cl: ACQUISIZIO F:
N. 0000219	17/01/2013

